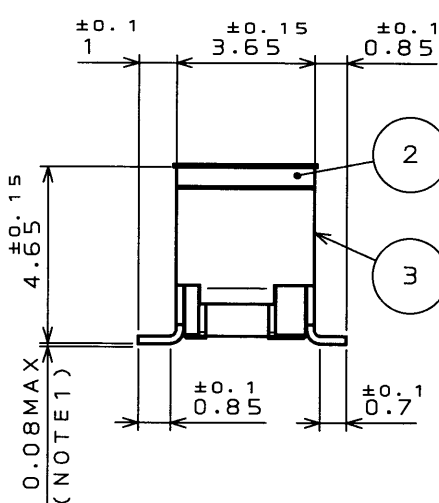
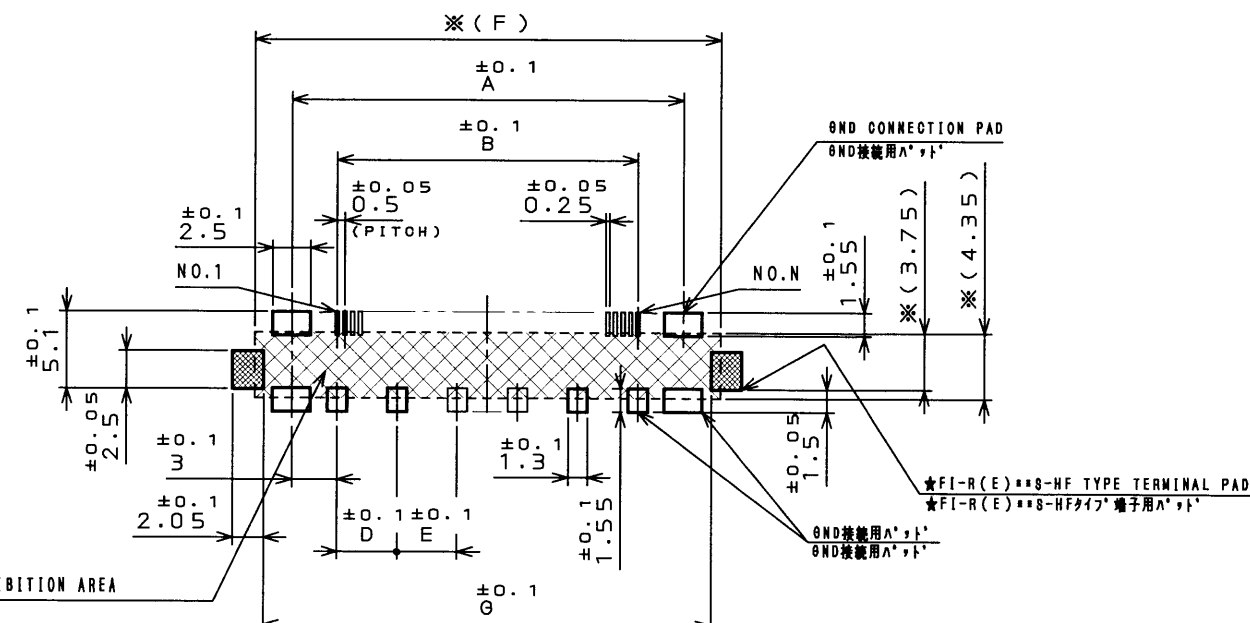
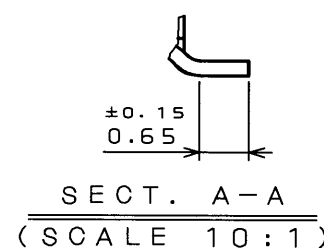


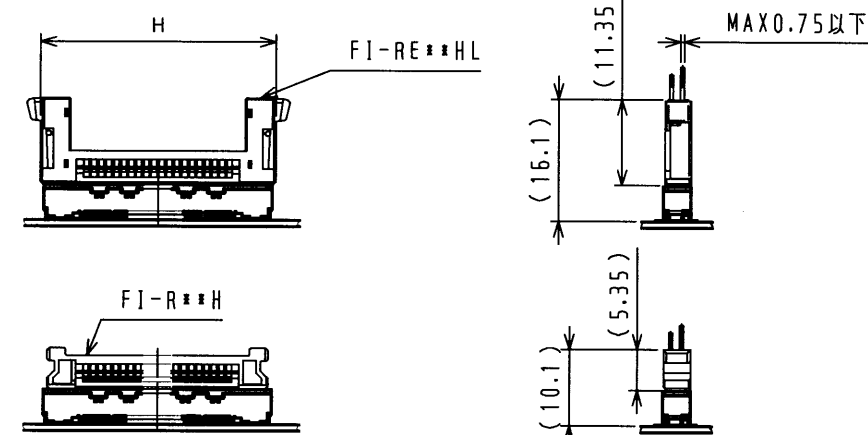


CONTACT AREA 接触部	SOLDERING AREA 端子部
GOLD OVER NICKEL Ni上Au	TIN OVER NICKEL Ni上Sn

NO.OF CONTACTS(N)\ DEMENSION	A	B	C	D	E	F	G	H
2 1	16	10	20.35	3	—	20.95	19.75	21.25
3 1	21	15	25.35	4	—	25.95	24.75	26.25
4 1	26	20	30.35	4	4	30.95	29.75	31.25
5 1	31	25	35.35	5	5	35.95	34.75	36.25

注1. 端子及び、シエルのホールドダウンの相互の
パラツキは0.08以内とする。
△2. 図示の位置にロット番号を表示する。

APPLICABLE P.C.B. DIMENSION (REF.)
適合基板寸法 (参考)



MATED CONDITION (REF.)
撮合状態図 (参考)

取合状態図 (参考)					
4	STICKING TAPE 吸着テープ	1	HEAT RESISTING TAPE 耐熱性テープ	_____	
3	SHELL シェル	1	STAINLESS STEEL ステンレス	TIN PLATING Snメッキ	_____
2	INSULATOR インシュレータ	1	HEAT RESISTING PLASTIC 耐熱性プラスチック	_____	UL94 V-0
1	CONTACT コンタクト	TABLE 2	COPPER ALLOY 銅合金	TABLE 1	
符 号 NO.	名 称 DESCRIPTION	個 数 QTY.	材 料 MATERIAL	仕 上 FINISH	備 考 REMARKS

仕様書 (SPECIFICATION)		第1版 (ORIGINAL DATE) 15.Mar.2005		尺度 (SCALE) 5:1		シリーズ (SERIES) FI-R		REMARKS 日本航空電子工業株式会社	
一般公差 (GENERAL TOLERANCE)		製図 DR.		名称 (TITLE) FI-RE**S-VF (SHIELD TYPE)		 JAPAN AVIATION ELECTRONICS INDUSTRY, LTD.		図面番号 (DRAWING NO.) SJ102933	
寸法 (DIMENSION)		担当 CHK. K.HISAMATSU							
角度 (ANGLES)		査閲 APPD. M.SUZUKI							
		承認 APPD. K.HISATOMI							
. ± 0.8 . X ± 0.4 . XX ± 0.1 . XXX ±		X° ± X° X' ±		質量 (MASS)		